

## SIT 2013: innovazione parte quarta

A settembre torna il Seminario dell'Innovazione Tecnologica Piovan, quest'anno dedicato allo stampaggio mediante schiumatura fisica MuCell.

18 luglio 2013 06:18

Visto il successo delle precedenti tre edizioni, Piovan ripropone anche quest'anno, l'11 e il 12 settembre 2013 presso lo stabilimento di Santa Maria di Sala, (Venezia), l'appuntamento con l'innovazione tecnologica, dedicata questa volta allo stampaggio con schiumatura fisica dei polimeri MuCell sviluppato dalla statunitense Trexel.

Il Seminario dell'Innovazione Tecnologica (SIT) vede come partner tecnologici, oltre a Trexel, anche Engel, BASF, Sabic, Consorzio Proplast e RocTool, che illustreranno le ultime evoluzioni nello stampaggio ad iniezione.

Nell'area live, saranno mostrate in funzione presse ad iniezione e-victory ed e-motion di Engel con completa integrazione MuCell, equipaggiate con i modelli più recenti della produzione Piovan, quali deumidificatori ad aria compressa DPA, ricevitori di granulo Ryng, termorefrigeratori Digitemp e software di supervisione Win Factory.

Al termine della dimostrazione di stampaggio, i partecipanti troveranno negli "expert corner" gli specialisti di Engel, Piovan, Trexel, RocTool, Basf e Sabic. pronti a fornire informazioni dettagliate e chiarimenti su possibilità applicative e vantaggi.

Il Seminario dell'Innovazione Tecnologica rientra nel progetto "Piovan Education", un programma di eventi formativi e di aggiornamento rivolto ai trasformatori italiani, che si avvale della collaborazione di aziende del settore, Università e centri di ricerca.

Per maggiori informazioni e modalità di partecipazione: [SIT 2013](#)

